# Физика и химия формирования межфазовой границы между диэлектриком и металлом

## Е.О. Филатова\*, А.С. Конашук, С.С. Сахоненков

Санкт Петербургский государственный университет, физический факультет, Ульяновская ул., 3, Санкт Петербург, 198504 \*elenaofilatova@mail.ru

Экспериментально установлена природа поляризационного слояна границе TiN/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si.Показано, что образование поляризационного слоя происходит в результате замещения атомов азота кислородом в электроде TiN и, как следствие, искажением октаэдрической симметрии окружения, характерной для TiN. Для состояний, связанных с образованием кислородных вакансий в структуре γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, действительно характерна некоторая преимущественная ориентация, но направление ориентации горизонтально (параллельно плоскости межфазовой границы), поэтому не может быть причиной образования дипольного слоя. Показана возможность управления составом и протяженностью переходного слоя на межфазовой границе диэлектрик/металл путем введения тонкого окисного слоя.

#### Введение

Основной тенденцией современного развития высоких технологий является переход к нанометровому масштабу синтезируемых структур и слоев. Развитие нанотехнологий требует развития новых адекватных методов изучения и диагностики химического состава и атомного строения таких материалов и, особенно, многослойных наносистем, в которых возрастает роль межфазовых границ. Уменьшение топологических размеров многослойных структур ведет к существенному увеличению роли процессов, происходящих на межфазовой границе, таких как интердиффузия, окисление и химическая реакция, приводящих к формированию тонких интерслоев. Образовавшиеся промежуточные слои могут существенно влиять на основные характеристики приборов [1].

Методы рентгеновской спектроскопии при использовании синхротронного излучения имеют несомненный потенциал при исследовании наноструктруированных многослойных систем. Особенно следует выделить фотоэлектронную спектроскопию высоких энергий. Являясь неразрушающим методом, этот метод позволяют проводить исследования с высоким разрешением по глубине. Будет рассмотрен комплексный подход к изучению атомного и электронного строения как нанослоев, так и межфазовых границ (включая их протяженность)технологически важных TiN/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si, HfO<sub>2</sub>/TiN/SiHfO<sub>2</sub>/B/TiN/Si (B: TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) систем. Все оксиды синтезированы методом молекулярного наслаивания.

## Обсуждение результатов

В работе изучен полный путь миграции кислорода в системе TiN/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si, т.е. перераспределение кислорода на границе как со стороны пленки  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, так и со стороны электрода TiN методами ближней тонкой структуры спектров поглощения при использовании разнополяризованного синхротронного излучения, фотоэлектронной спектроскопии и фотоэлектронной спектроскопии высоких энергий [2]. Установлено, что при нанесении металлического электрода (TiN) на изначально стехиометричную пленку  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> даже при сравнительно низкой температуре 300° - 400°C образуется дефицит кислорода в приповерхностном слое  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в результате его вымывания из пленки.



Рис. 1. Экспериментальные (круги) и рассчитанные (кривые) с использованием пятислойной модели значения интенсивностей фотоэлектронных пиков, отвечающих различным слоям, образующих TiN/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si образец

Показано, что для состояний, связанных с образованием кислородных вакансий в структуре γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, характерна некоторая преимущественная ориентация, причем направление ориентации горизонтально (параллельно плоскости межфазовой границы). Том 2

В этой связи образование кислородных вакансий в  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не может быть причиной образования дипольного слоя, приводящего к изменению эффективной работы выхода, и, как следствие, к изменению энергетического барьера, что опровергает существующее мнение.

Установлено, что поляризационный слой образуется в результате замещения атомов азота кислородом в электроде TiN и, как следствие, искажением октаэдрической симметрии окружения, характерной для TiN. Анализ электрода TiN выявил формирование преимущественно «растянутых» октаэдров в своей структуре с преимущественной ориентацией, имеющей ненулевую составляющую, перпендикулярную плоскости межфазовой границы (относительно границы раздела с у-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Показано, что перераспределение кислорода на межфазовой границе γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiN приводит к формированию оксинитрида TiN<sub>x</sub>O<sub>v</sub> со стороны TiN, при этом формирование оксида TiO<sub>2</sub> не происходит. Обнаружено дополнительное окисление электрода в результате воздействия окружающей среды, приводящее к формированию помимо TiN<sub>x</sub>O<sub>v</sub> оксида TiO<sub>x</sub> на поверхности TiN. Результаты расчетов приведены на рис. 1: приведены экспериментальные (круги) и рассчитанные (кривые) с использованием пятислойной модели значения интенсивностей фотоэлектронных пиков, отвечающих различным слоям, образующих TiN/ү-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Si образец, в зависимости от угла эмиссии (при фиксированной энергии возбуждения 3010 эВ). Представлен процентный вклад каждого пика в общую суммарную интенсивность сигнала (сумма интенсивностей каждого пика составляет 100%). Выявленные закономерности важны для правильного предсказания величины энергетического барьера в системах оксид/металл.

Анализ систем на основе оксида гафния без/с тонким окисным слоем, введенным на границе  $HfO_2/TiN$ , указывает на формирование интерслоя на межфазовой границе, протяженность и состав которого сильно зависят от материала введенного слоя. Во всех изученных системах обнаружено формирование  $TiO_2/TiN_xO_y$  интерслоя. Установлено, что введение слоя  $Al_2O_3(\sim 2 \text{ нм})$  препятствует в значительной степени вымыванию кислорода из  $HfO_2$  (рис. 2, нижний). На границе формируется слой  $TiO_2(0.5 \text{ нм})/TiN_xO_y(0.8 \text{ нм})$ , обусловленный созданием функциональных групп на поверхности TiN электрода, активных в последующем синтезе HfO<sub>2</sub>. Введение слоя TiO<sub>2</sub> (~1 нм) формирует наиболее протяженный слой TiO<sub>2</sub> (толще, чем в исходной системе HfO<sub>2</sub>/TiN), существенно уменьшая толщину TiN<sub>x</sub>O<sub>y</sub>. В этом случае на границе формируется слой TiO<sub>2</sub>(1.4нм)/TiN<sub>x</sub>O<sub>y</sub>(1нм) без учета толщины введенного слоя TiO<sub>2</sub> (1нм). Состав интерслоя в системе HfO<sub>2</sub>/TiN, согласно проведенным расчетам, TiO<sub>2</sub>(1нм)/TiN<sub>x</sub>O<sub>y</sub>(1.7 нм).



Рис. 2. Экспериментальный Ті2р фотоэлектронный спектр (кружки) HfO<sub>2</sub>/TiN (верхний рисунок) и HfO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiN (нижний рисунок) образцов, измеренный при энергии возбуждения 2800 эВ и угле эмиссии 5°. Разложение выполнено с помощью программы CASAXPS. Результирующая модельная кривая показана красным

### Литература

- V.V. Afanas'ev et al. // Appl. Phys. Lett. V. 98, 132901 (2011).
- E.O. Filatova, A.S. Konashuk, S.S. Sakhonenkov et. al. // Scientific Reports V. 7,4541(2017).